

文書: 日材複 2017-003
2017(H29)年 7/15

日本材料学会
複合材料部門委員会 委員各位

日本材料学会
複合材料部門委員会
委員長 大窪 和也
担当委員 野田 淳二

日本材料学会複合材料部門委員会 第 255 回定例委員会(国際交流行事) 開催案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、下記の要領にて第 255 回複合材料部門委員会(国際交流行事)を開催させて頂きたく存じます。今回は中国・西安にて ICCM-21 が開催されます事を機会に、恐らく同会に参加されます部門委員の皆様とともに西安にある複合材料関連の大学を訪問し、当部門の国際交流行事として研究交流会を計画いたしました。

つきましては遠地とはなりますが、皆様のご参加をお待ちしております。材料学会学生会員の皆様、および部門委員に同道される学生の方々の参加も歓迎致します。

日時: 2017(H29)年 8 月 22 日(火)PM または夕刻頃

開催場所: 中国 西安交通大学 <http://en.xjtu.edu.cn/>

内容: 同大学の蔡洪能教授研究室との研究交流会

当日のスケジュールおよび移動方法: 参加者の皆様に別途連絡致します。
(ICCM-21 の会場よりタクシー等を使いましてグループで移動する予定です)

ご注意: ICCM-21 の進行、または訪問先のご都合により 8/23(水)の開催に変更する可能性もあります。
(ICCM-21 の Secretariat からの情報では、8/24(金)に、ICCM-21 の Banquet が行われると聞いております)。

参加会費: 無料(但し、会食に要する費用は実費をご負担下さい)

申込方法: 下記宛てにeメールでお申込下さい。

第 255 回定例委員会(国際交流行事)に参加する

参加者氏名:

所属:

教員または学生の区別: 学生(大学院後期課程) / 学生(その他) / 教員

連絡先:

申し込み先: 部門委員長(同志社大学) 大窪和也
宛先: kokubo@mail.doshisha.ac.jp (eメールにて連絡下さい)。

以上